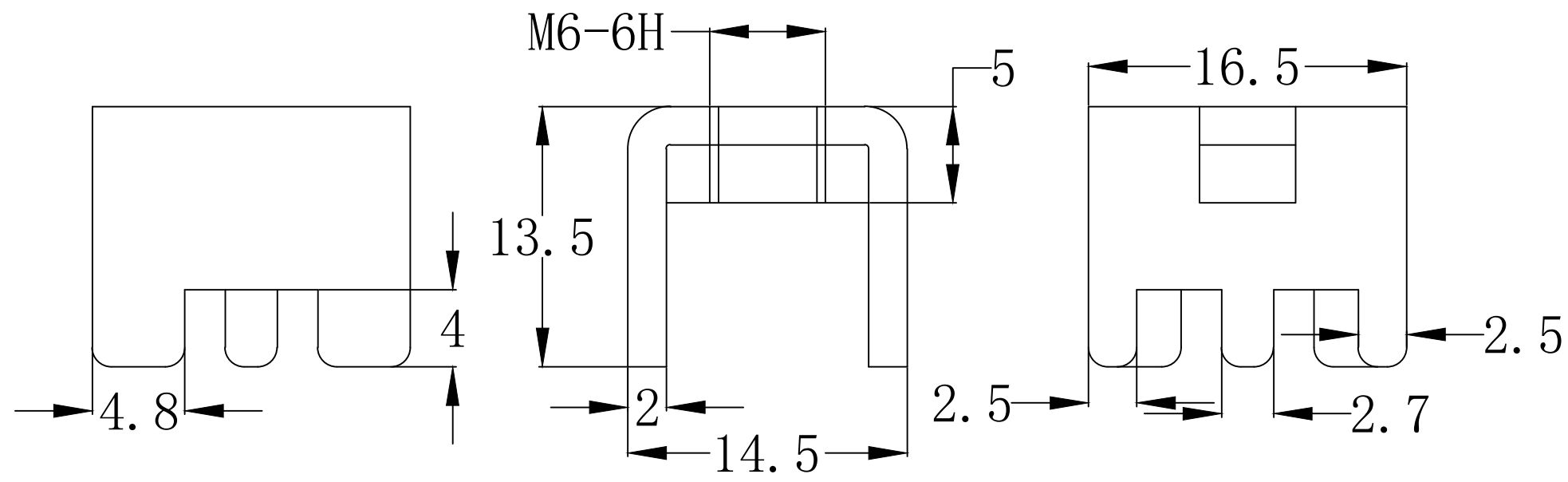


RoHS

REV	ECN NO.	DESCRIPTION	DESIGN	APPROVAL	DATE
A1	NEW	更换图框			2023.11.25

- 技术要求:
1. 打铜底0.5-1μm, 镍2-2.5μm, 哑锡3-5μm。
  2. 垫片铆好后不得有松动现象。
  3. 插脚尖部符合可焊性要求。
  4. 螺纹需符合通止规/止针要求。
  5. 螺纹扭矩: 2.5Nm。
  6. 额定扭矩: 80A。
  7. X为重点测量尺寸。



>30 ±0.40	x.°±
6-30 ±0.30	.x°±
0-6 ±0.20	.xx°±
ANGLES ±1°	.xxx°±
UNITS:	mm

THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF XFCN AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR CUED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF XFCN

PART NO: TT65145165-1350	
TITLE: PCB SOLDERING TERMINAL	
APPD	
CHKD	
DRAW	Wang
DATE	2023.11.27

<b>XFCN</b> 兴飞连接器			
0769-82001899			
www.xfconn.com			
DWG NO: /			
VIEW			
SCALE	SHEET	REV	
NONE	1:1	A1	

2	垫片		SPCC	1
1	插脚		H62(Y2)	1
序号	名称	零件编号	材质	数量